

信息披露

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会对报告的书面意见普通股股东分配方案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否向公积金转增股本
□ 是 □ 否
公司经首次公开发行股票上市时所作的普通股利润分配预案为：以 1,487,930,802 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不派公积金转增股本。

董事会通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋威	王渝	
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一期2栋A座8楼公司会议室		
传真	0755-26613189	0755-26613189	
电话	0755-26634452	0755-26623242	
电子信箱	stock@chinatele.com	stock@chinatele.com	

2. 报告摘要主要业务及产品简介

公司致力于电子行业技术创新，成为世界领先的印制电路板供应商。公司在PCB样板及批量化领域建立立体化的制造服务平台，已形成基板裸装板提供设计打样、量产制造及IC封装链配套服务，并构建开放技术服务平台，组织业内资深的学术型专家团队，形成行业领先的解决方案能力，积累了配套的多层高速贴装服务能力，为客户提供一站式服务。

报告期间，公司主营业务专注于PCB封装板、半导体封装板提供设计、封装测试、设备维修、技术服务等多方面服务，并与客户建立长期稳定的合作关系。PCB封装板主要应用于消费类电子产品、汽车电子、医疗电子、航天航空、轨道交通、应用类等行业领域。

公司已逐步形成以客户订单为驱动，采用“以销定产”的经营模式，为客户研发、生产提供高效定制化服务。报告期内，公司生产经营情况良好，产能利用率稳定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

半导体业务包括SMT贴片机和倒装机的一站式服务经营模式。

同时，公司根据客户的需求，不断推出PCB封装板和导电液体业务两大支柱业务。上述产品广泛应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、应用类等行业领域。

3. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	8,320,218,39,133	6,16,815,89,002	34.00%	5,201,013,136,182
归属于上市公司股东的净资产	3,762,844,141,26	3,289,281,863,27	14.38%	2,831,371,264,81
2021年	2020年	本年比上年增减	2019年	
营业收入	5,039,957,523,24	4,034,655,205,99	24.92%	3,803,722,196,974
归属于上市公司股东的净利润	621,490,087,76	521,551,934,79	19.16%	291,916,734,51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	599,078,178,87	291,899,934,54	102.46%	256,910,559,67
经营活动产生的现金流量净额	579,717,941,17	407,672,002,49	42.26%	513,457,721,00
基本每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00%	0.20
加权平均净资产收益率	17.73%	17.29%	0.44%	10.89%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,079,932,267,48	1,299,577,636,28	1,346,003,589,17	1,325,475,540,31
归属于上市公司股东的净利润	101,414,493,29	183,671,454,87	204,741,400,80	131,663,057,80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,528,798,15	171,391,690,78	187,440,311,28	116,617,358,66
经营活动产生的现金流量净额	57,549,303,84	165,746,607,40	159,800,105,04	196,621,178,15

上述财务指标或其加总数是否已披露于季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4. 股东和实际控制情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月普通股股东总数	报告期末前十名普通股股东持股情况	报告期末前十名普通股股东持股情况
87,053	87,827		

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结状态	股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	16.42%	244,376,552	202,811,078	质押	111,009,999
晋宁	境内自然人	4.50%	66,902,828	0		
叶汉斌	境内自然人	4.25%	63,218,996	0		
丽晶冰	境内自然人	2.77%	41,270,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	26,209,399	0		
金宇星	境内自然人	1.60%	24,649,833	0		
广发银行股份有限公司广州聚惠基金	境内非国有法人	1.59%	23,600,000	0		
中国工商银行股份有限公司-盈富	境内非国有法人	1.47%	21,922,417	0		
深圳兴森快捷电路科技股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	1.00%	14,879,000	0		
柳树	境内自然人	1.00%	14,816,100	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以框架形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

公司债券报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以框架形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

5.1. 公司债券基本信息

债券简称

债券代码

发行日期

到期日

债券余额(万元)

利率

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产总额	48,38% 41,94%	41,94%	6.44%

2021年同比增长1.1%，呈现良好的高增长发展趋势。高技术制造利润占比增加22.2%，高于国内同行业资产总额同比增长3.7%，同比增长1.1%，并带动公司整体资产总额增长。

同时，公司积极主动地开拓国际市场，另一方面苦练内功，提升核心技术，突破关键技术，提升产能利用率和生产效率，持续提高客户满意度，加强核心客户的服务深度和广度，在管理服务方面，完善流程和管理制度，实现精细化管理，降低成本，提升效率，从而提升公司整体盈利能力。

报告期间，公司继续优化战略布局，聚焦深南，深港，深中，长三角等重点区域，深耕深耕，提升区域市场占有率，对制造基地进行战略调整，将产能向高附加值区域转移，提升产能利用率，降低生产成本，提高生产效率，从而提升公司整体盈利能力。

同时，公司继续加大研发投入，提升自主创新能力，通过自主研发，技术创新，提升产品竞争力，从而提升公司整体盈利能力。

报告期间，公司继续加大研发投入，提升自主创新能力，通过自主研发，技术创新，提升产品竞争力，从而提升公司整体盈利能力。

同时，公司继续加大研发投入，提升自主创新能力，通过自主研发，技术创新，提升产品竞争力，从而提升公司整体盈利能力。

同时，公司继续加大研发投入，提升自主创新能力，通过自主研发，技术创新，提升产品竞争力，从而提升公司整体盈利能力。